

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-014

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年1月31日